



境界を踏み越えて、 新結合 で拓く、予想を超えた未来

「金継ぎ」と「新結合」

「金継ぎ」は、割れた陶磁器を漆で修復し、継ぎ目を金や銀で彩る日本の伝統技法です。破損を隠すのではなく、美として生かす独自の価値観を育んできました。長い歴史をもつ日本の医療に、新たな技術が融合し進化していく現在、過去と未来をつなぎ、新しい価値を生む「新結合」を象徴するモチーフとして用いました。

第23回DIA日本年会2026

境界を踏み越えて、「新結合」で拓く、予想を超えた未来

2026年10月18日(日)-20日(火) | 東京ビッグサイト

大会長 山本 晴子 国立循環器病研究センター

副大会長 山内 美代子 中外製薬株式会社

【後援予定】

厚生労働省／独立行政法人 医薬品医療機器総合機構
国立研究開発法人 日本医療研究開発機構／日本製薬工業協会／米国研究製薬工業協会
日本 PDA 製薬学会／欧州製薬団体連合会／一般社団法人 MEDICAL EXCELLENCE JAPAN



「第23回DIA日本年会2026」に参加される場合には、参加登録が必要となります。お申込み前にDIAの会員登録をされますと、会員価格にてご参加いただけます。各種特典、プログラムの詳細情報は、下記URLか左記QRコードからご覧ください。
<https://www.diajapan.org/meetings/26303/index.html>

その他の詳細やご質問は、DIA Japan までお問合せください。
〒103-0023 東京都中央区日本橋本町 2-3-11 日本橋ライフサイエンスビルディング 6F

参加登録受付中！

お申込の際に、とってもお得になる“6つのポイント”があります。どのような特典なのか、第23回DIA日本年会2026特設サイトや、参加申込書で、ぜひ詳細をご覧ください。

DIA

DIA Japan
Nihonbashi Life Science Building 6F,
2-3-11 Nihonbashihoncho, Chuo-ku, Tokyo 103-0023 Japan
Tel: +81.3.6214.0574 Email: JapanAnnual@DIAglobal.org

Drug Information Association

Global Center: Washington, DC | Americas | Europe, Middle East & Africa | China | Japan | India | Korea | Singapore & South East Asia